



中華民國專利證書

發明第 I 426571 號

發明名稱：半導體封裝件之晶片替換方法

專利權人：國立屏東科技大學

發明人：盧威華、陳永昌、李英杰

專利權期間：自 2014 年 2 月 11 日至 2027 年 12 月 19 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長

王美花

中華民國

103



月 11 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。